

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
【部門区分】第 6 部門第 1 区分
【発行日】令和 3 年 4 月 15 日 (2021.4.15)

【公表番号】特表 2020-514767 (P2020-514767A)
【公表日】令和 2 年 5 月 21 日 (2020.5.21)
【年通号数】公開・登録公報 2020-020
【出願番号】特願 2019-552495 (P2019-552495)
【国際特許分類】

G 0 1 N 33/497 (2006.01)

A 6 1 B 5/087 (2006.01)

A 6 1 B 5/08 (2006.01)

【F I】

G 0 1 N 33/497 A

A 6 1 B 5/087

A 6 1 B 5/08

【手続補正書】

【提出日】令和 3 年 3 月 2 日 (2021.3.2)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 9 7

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 9 7】

ハウジング内のデバイス 10 の正しい位置合わせを補助するため、ハウジングの対応する突起と係合する鍵穴 24 が設けられている。また、デバイス 10 のハウジングへの挿入を補助するため、デバイス 10 の遠位端 25 は、くさび形状を有する。センサ要素 19、セラミックセンサ 21、およびカバー 23 は、エポキシ樹脂固定具 26 によりデバイス本体に対して適所に保持されるが、機械的手段を含む他の固定手段も利用可能である。